JA 0005515 JAN 1986 D

(54) CHEMICAL VAPOR GROWTH APPARATUS

(11) 61-5515 (A)

(43) 11.1.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 59-117133

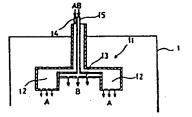
(22) 7.6.1984

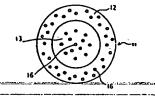
(71) FUJITSU K.K. (72) TAKAHIRO ITOU(2)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. H01L21/205,H01L21/285

PURPOSE: To prevent the clogging of a hole of the gas squirting-out part due to the reaction of two kinds of gas by a method wherein the titled apparatus is so constructed that the first gas is ejected out of the projection of the recess form and the second gas is ejected out of the bottom of the recess form.

CONSTITUTION: The first gas squirting out part 12 is formed in the projection of the section recess-shaped in cross section, and the bottom of the recess form is provided with the second gas quirting out part 13. The first gas A and the secong gas B are separately squirting out of respective ejections without mixing in the gas ejection part 11. Then, for example, the number of holes 16 of the first gas ejection part 12 is formed larger than that of holes 16 of the second gas quirting out part 13, thereby improving the distribution of two gases on a wafer. Thus, the first and second gases react slightly in the neighborhood of the gas ejection part 11. In other words, the amount of the first gas coming close to the second gas squirting out part 13 is approximately none, and the second gas—straightly advances a fixed distance; therefore, the reaction of the two gases in the neighborhood of the gas squirting out part 11 is markedly relaxed.





19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

## 昭61-5515 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int\_Cl\_4

識別記号 庁内整理番号 每公開 昭和61年(1986)1月11日

H 01 L 21/200 21/285

7739-5F 7638-5F

発明の数 1 (全 3頁) 審査請求 有

❷発明の名称

化学気相成長装置

创特 顧 昭59-117133

顧 昭59(1984)6月7日 ❷出

砂発 明

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

量

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

砂発 明 塩 谷 砂発 明 井 上

信市 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

富士通株式会社 砂出 頭

川崎市中原区上小田中1015番地

弁理士 松岡 宏四郎 砂代 理

1. 発明の名称

化学気相成長装置

2. 特許請求の範囲

反応チャンパ、2はウエハ、3はガス吹出し部、 4 はウエハ 2 を 300 セ~ 450 セ程度に加熱するた

第1と第2の2種類のガスをチャンバ内で反応 させ試料表面に薄膜を成長するようにした導入が スの吹出し部を断面四字型に形成し、第1のガス

は凹字型の突出部分から、第2のガスは凹字型の **此部からそれぞれ別々に吹き出す構成としたこと** 

を特徴とする化学気相成長装置。

3. 発明の詳細な説明

(1) 発明の技術分野

本発明は化学気相成長装置、詳しくは減圧化学 気相成長装置におけるガス吹出し部の構造に関す

(2)技術の背景

は科例えばシリコンウエハ上に薄膜を化学気相 成長 (CVD) 法によって形成する場合、例えばウ

エハ上にタングステンシリサイド ( WSiz ) の罪

膜を成長させるときには、第1図に模式的断面図

で示す-CVD 装置が用いられ、同図において、1は

めのヒータ、5はモノシランガス ( Sille ) ボン

べ、6 は 6 弗化タングステン (WF。) ポンペ、7

は希釈用のへりウム (He) ガスボンべ、 8 はチャ ンパ1内を真空に保つための真空ポンプに連結さ

れた排気口である。ガス吹出し部3にはウエハに 面する底部に複数の孔が設けられ、これらの孔か

らシャワー状に出たガスの反応によってウエハ上

に薄膜が形成される。

(3) 従来技術と問題点

上記の装置の使用において、反応ガスが吹出し 郎3内で反応して WSiz が孔の中に形成され、ま

たは前記した底部上に成換し、その結果孔がつま

り、孔をクリーンにするために CVD 装置を停止し

なければならず、また前記した底部上の段がはが れてウエハに付着するなどの問題が発生した。

本発明は上記従来の問題に鑑み、化学気相成段

装置において、導入したガスを吹き出す部分にお ける 2 種類のガスの反応によりガス吹出し部の孔 のつまりが防止された CVD 装置を提供することを

## (5)発明の構成

そしてこの目的は本発明によれば、第1と第2 の2種類のガスをチャンパ内で反応させ試料表面 に再映を成長するようにした導入ガスの吹出し部 を断面凹字型に形成し、第1のガスは凹字型の突 出部分から、第2のガスは凹字型の底部からそれ ぞれ別々に吹き出す構成としたことを特徴とする 化学気相成長装置を提供することによって遠成さ ns.

## (6) 発明の実施例

以下本発明の実施例を図面によって詳述する。 第2図に本発明にかかる導入ガス吹出し部が断 面図で示され、同図において、11は断面凹字型の ガス吹出し部、12は第1ガス吹出し部、13は第2 ガス吹出し部、14は第1ガス導入管、15は第2ガ ス導入管を示す。第1ガス吹出し部12は断面凹字

型部分の突出部分に形成され、凹字型部の底部分 に第2ガス吹出し部13が設けられている。そして 閉にそれぞれる、Bで示す第1ガスと第2ガスは、 ガス吹出し無い内では混合することなく、別々に それぞれの吹出し部から吹き出される。

第1と第2のガスはガス吹出し部11の近くでは 僅かしか反応しない。すなわち、第1のガスの第 2ガス吹出し郎13の近くにくるものの登はほとん どない程度であり、また第2のガスはある一定距 離を直進するから、2つのガスのガス吹出し部11 の近くでの反応は著しく提和される。

かくして、従来の装置で経験されたガス吹出し 孔のつまりはほぼ完全に防止され、2種類のガス はガス吹出し部11の下方に配置された試料例えば シリコンウエハ上で反応し、ウエハ表面に薄膜が 形成される。

第3図はガス吹出し部11の底面図であり、図に おいて符号16を付した小円はガス吹出し孔を示す。 第1ガス吹出し部12の孔の数は、第2ガス吹出し 部13の孔の数より数多く形成し、それによってゥ

エハ上での2つのガスの分布を改善する。

第4図にウェハ上にタングステンシリサイドの 薄膜を成膜するCVD 装置の配置が断面で示され、 同図において第2図に示した部分と同じ部分は同 一符号を付して表示し、17はモノシランガスポン べ、18は Heガスボンベ、19は WF6 ガスボンベ、20 は Heガスボンベ、 21は バルブ、 22はフローメータ を示す。ガスボンベとガス導入管の連結は図に示 したものと逆にし、第1のガスを吹出し部13で、 第2のガスを吹出し部12で吹き出す構成としても

なお上記はシリコンウエハ表面に MSiz 膜を形 成する場合について説明したが、本発明の適用疑 囲はその場合に限定されるものではなく、 2 種類 の反応ガスを用いて試料表面上に謀敗を成長する その他の場合にも及ぶものである。

(7)発明の効果

以上詳細に説明した如く本発明によれば、2 榁 類の反応ガスを用いてウエハ上に薄膜を形成する CVD 装置において、ガス吹出し部内および同部の

近くでのガスの反応が著しく緩和され、ガス吹出

し部内のみならずガス吹出し部の表面で頃が堆積 し孔がつまることが防止されるので、半導体装置 製造の歩留りと製品の信頼性向上に効果大である。 4.図面の簡単な説明

第1図は従来のCVD 装置の断面図、第2図は本 発明実施例の断面図、第3図は第2図の装置の底 面図、第4図は第2図の装置を用いるCVO 装置の 配置図である。

ロ…ガス吹出し部、

13… 第2のガス吹出し部、

14…第1のガス導入管、

15… 第2のガス導入管、

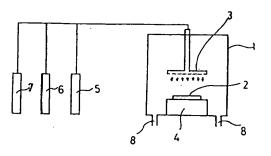
16… ガス吹出し孔、

\_U' Sill・ガスボンベ、

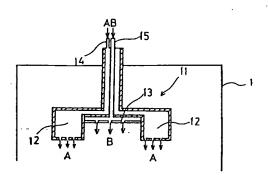
18、20… Heガスボンベ、

19… WFc ガスボンベ

传一作 出版人 富士迈休式会社 代理人 弁理士 松 岡 東四郎名記



郑 2 図



第 3 刻

